

# 「2022 未來科技獎」暨參展報名資料表

線上登錄網址：<https://award.futuretech.org.tw/>

## 一、技術團隊基本資料

\*為必填欄位

※請依當初申請補助計畫填列之申請單位及計畫團隊成員資料填寫

申請單位名稱全名 (中文)*	ex: 國立臺灣大學		
申請單位名稱全名 (英文)*	ex: National Taiwan University		
單位統一編號*			
單位地址(中文)*			
單位地址(英文)*			
單位網址			
計畫總主持人 (無則免填) *將列名於獲獎名單中		單位名稱	
部門/科系		職稱	
信箱			
計畫主持人* *將列名於獲獎名單中		單位名稱*	
部門/科系*		職稱*	
連絡電話*	ex: 02-2578-6427	分機	手機*
信箱*			
計畫共同主持人 (無則免填，可自行增加欄位，至多4位) *將列名於獲獎名單中		單位名稱	
職稱		信箱	
聯絡人(中文)*		聯絡人(英文)*	
職稱(中文)*		職稱(英文)*	

部門/科系*		聯絡電話*	ex: 02-2578-6427	分機	
手機*		信箱*			

## 二、技術內容

技術名稱*	中文	※此技術名稱將作為展覽現場看板標題、廣宣使用，請提供確切及完整技術名稱
	英文	※此技術名稱將作為展覽現場看板標題、廣宣使用，請提供確切及完整技術名稱
技術來源*	<input type="checkbox"/> 科技部 <input type="checkbox"/> 中央研究院 <input type="checkbox"/> 教育部之公私立大專院校 <input type="checkbox"/> 衛生福利部 計畫編號：_____，計畫名稱：_____ (請詳列年度/計畫全名) 計畫經費：_____萬元 補助司處：(下拉式選單) <input type="checkbox"/> 自然科學及永續研究發展司 <input type="checkbox"/> 工程技術研究發展司 <input type="checkbox"/> 生命科學研究發展司 <input type="checkbox"/> 人文及社會科學研究發展司 <input type="checkbox"/> 科教發展及國際合作司 <input type="checkbox"/> 前瞻及應用科技司 <input type="checkbox"/> 產學及園區業務司 <input type="checkbox"/> 若無計畫編號，請提供專案或補助計畫名稱：_____ (請詳列年度/專案及計畫全名)	
資料類別*	<input type="checkbox"/> 技術 <input type="checkbox"/> 專利 <input type="checkbox"/> 其他_____	
技術 TRL 等級* (單選)	<input type="checkbox"/> TRL1 <input type="checkbox"/> TRL2 <input type="checkbox"/> TRL3 <input type="checkbox"/> TRL4 <input type="checkbox"/> TRL5 <input type="checkbox"/> TRL6 <input type="checkbox"/> TRL7 <input type="checkbox"/> TRL8 <input type="checkbox"/> TRL9	
獲獎紀錄*	<input type="checkbox"/> 是，請條列本技術相關獲獎紀錄(含獲獎年度) <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div> <input type="checkbox"/> 否	
參展技術類別* (單選)	<input type="checkbox"/> 金屬、化工、材料 <input type="checkbox"/> 電子、光電 <input type="checkbox"/> AIoT 智慧及生活應用 <input type="checkbox"/> 生技、新藥 <input type="checkbox"/> 醫材 <input type="checkbox"/> 綠能環保 <input type="checkbox"/> 太空科技	
參選技術是否與下列領域議題相關	<input type="checkbox"/> 淨零排放 <input type="checkbox"/> 運動科技 <input type="checkbox"/> 精準健康 <input type="checkbox"/> 半導體 <input type="checkbox"/> 無關聯	
是否已登記成立新創公司*	<input type="checkbox"/> 是，登記公司名稱：_____ <input type="checkbox"/> 否	
技術說明(中文)* (限 1000 字元數，含空白)		
技術簡介(中文)* (限 150 字元數，含空白)		

		※此欄內容將作為技術手冊及展覽現場看板使用，故有字數限制				
<b>技術說明(英文)*</b> (限 1000 字元數，含空白)						
<b>技術簡介(英文)*</b> (限 750 字元數，含空白)		※此欄內容將作為技術手冊及展覽現場看板使用，故有字數限制				
<b>技術之科學* 突破性(中文)</b> (限 1000 字元數，含空白)		※此欄請著重於與國際 Benchmark 比較之量化說明，及技術相關創新特色論述				
<b>技術之科學* 突破性概述(中文)</b> (限 150 字元數，含空白)		※此欄內容將作為技術手冊及展覽現場看板使用，故有字數限制				
<b>技術之科學* 突破性概述(英文)</b> (限 750 字元數，含空白)		(此欄請著重於與國際 Benchmark 比較之量化說明，及技術相關創新特色論述)				
<b>技術之產業應用性* (中文)</b> (限 1000 字元數，含空白)		※此欄請著重於與國際 Benchmark 比較之量化說明，及技術相關創新特色論述				
<b>技術之產業應用性 概述(中文)*</b> (限 150 字元數，含空白)		※此欄內容將作為技術手冊及展覽現場看板使用，故有字數限制				
<b>技術之產業應用性 概述(英文)*</b> (限 750 字元數，含空白)		(此欄包含產業應用潛力、應用對象、應用業別，及技術未來能創造之經濟效益)				
<b>技術關鍵字* (中文)</b>		※請提供 10 組中文關鍵字，供媒合廠商透過關鍵字，精準快速搜尋此技術				
<b>技術關鍵字* (英文)</b>		※請提供 10 組英文關鍵字，供媒合廠商透過關鍵字，精準快速搜尋此技術				
<b>專利保護 狀況</b> (非必填)	<b>申請中</b>	<b>申請國別</b>	<b>專利類型</b>	<b>申請號</b>		
	<b>已獲證</b>	<b>核准國家</b>	<b>專利類型</b>	<b>證書號碼</b>	<b>專利權止日</b>	
<b>流通方式*</b> (可複選)		<input type="checkbox"/> 專利非專屬授權 <input type="checkbox"/> 專利專屬授權 <input type="checkbox"/> 專利讓與 <input type="checkbox"/> 技術移轉 <input type="checkbox"/> 合作開發 <input type="checkbox"/> 其他_____				
<b>首次發表*</b> (單選)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 ※如技術尚未於任何公開形式發表過，即為首次發表				

<b>技術發明人*</b> (請依實際貢獻核實填列。 可自行增加欄位， 至多 10 組)	發明人數： _____ *英文姓名格式：名在前、姓氏在後。名字音節中間以短橫區隔。 ex：王小明 SIAO-MING WANG					
	姓名		單位		職稱	
	中文	*英文	中文	英文	中文	英文
<b>技術圖片*</b>	請上傳 3 張圖片，規格為 jpg、png、gif、1024*768 像素(150dpi)含以上，500kb 以內					
<b>技術影片</b> (非必填)	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，影片連結： _____					
<b>技術展示方式*</b>	<input type="checkbox"/> 實體模型展示：作品大小：長(      cm)*寬(      cm)*高(      cm) <input type="checkbox"/> 動態展示：活動展示空間：長(      cm)*寬(      cm)*高(      cm) <input type="checkbox"/> 其他方式：請說明 _____ <input type="checkbox"/> 無實體可展出					
<b>電源及網路需求</b> (*入選後填寫欄位)	電壓： 110V 單相 _____ 個; 220V 單相 _____ 個; 220V 三相 _____ 個 特殊電壓/電流需求： _____ 網路： 需要 _____ 路 其他特殊需求： <input type="checkbox"/> 無需求					
<b>是否參與技術發表</b>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (入選後再另行通知相關時段及作業)					
<b>附件資料</b>	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有， <u>上傳附件佐證資料，如計畫書、國際期刊、專利或其他可加分之佐證資料。</u> (請先將相關佐證資料統一輸出成乙份 PDF 檔案，檔案大小限制於 5M 內)					
<b>備註</b>						